

2021年7月28日

各 位

上場会社名 **ダイソーケミックス株式会社**  
代 表 者 代表取締役 執行役員社長 永松 真一  
(コード番号 4366 東証第2部)  
問 合 せ 先 取締役 常務執行役員 南 修一  
T E L (06)6911-9310 (代表)

## 新工場建設等に関するお知らせ

当社は下記のとおり、福井工場（福井県福井市）への新工場建設を決定しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 新工場建設計画の概要

対 象 製 品	電子材料
所 在 地	福井県福井市石橋町 31 字 118
着 工 予 定	2022 年 3 月
完 成 予 定	2023 年 2 月
操業開始予定	2023 年 3 月
設 備 投 資 額	約 28 億円

#### 2. 目的

半導体用感光性材料等の電子材料の需要拡大が見込まれており、生産能力を増強することを目的としております。

#### 3. 今後の見通し

本設備投資が当期の連結業績に与える影響は軽微であります。今後の業績に影響を与えると判断した場合には、適時開示いたします。

以 上